

# 笃行南强路 纪念厦门大学半导体学科建设六十周年

作者：康俊勇

出版社：厦门：厦门大学出版社

出版日期：2017. 11

总页数：194

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/14346602.html>)查找全本阅读方式

笃行南强路 纪念厦门大学半导体学科建设六十周年评论地址<https://www.jiaokey.com/book/>

教客网提供千万本图书阅读地址。